

2260107: Lieferung von InP-Wafers

VO: UVgO

Vergabeart: Ex post Veröffentlichung (Binnenmarktrelevanz)

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	IHP GmbH
Postanschrift	Im Technologiepark 25
Ort	15236 Frankfurt (oder)
Telefon	+49 3355625-0
Fax	+49 3355625-333
E-Mail	sourcing@ihp-microelectronics.com
URL	www.ihp-microelectronics.com
UST.-ID	DE 138996546

Art und Umfang der Leistung

Lieferung von Halbleiter-Wafern

-60 Stück 3-inch InP, S-dotierte Wafers
-30 Stück 3-inch InP, Fe-dotierte Wafers
-48 Stück 3-inch GaAs, mechanische Ausführung

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	IHP GmbH
Postanschrift	Im Technologiepark 25
Ort	15236 Frankfurt (oder)

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung	SEI Interconnect Products (Euroe) Ltd.
Ort	22844 Norderstedt

Sonstige Angaben

ggf.Losnummer, Auftragsnummer, o.ä.	2260107
--	---------

Verfahrensart

Verfahrensart	Verhandlungsvergabe
---------------	---------------------

Zusätzliche Angaben

Es wurde im Vorfeld eine öffentliche Ausschreibung IHP-2025-080 durchgeführt. Das Angebot des einzigen Bieters musste leider ausgeschrieben werden.

Identifikationsnummer: CXSTYYDYTZ5XW4XP

Bekanntmachungs-ID: CXP9YHLHF2Q